TRIO ™ VERTIKAL AUF SV TCL & ASSOCIATES PROBE COMPANY

Trio ™ vertikal

SV TCLs TrioTM ist eine zuverlässige Lösung für erweiterte Wafer Test Herausforderungen, insbesondere vollständige Palette und parallel zu sondieren. Wir bieten Ihnen ein komplettes Sortiment an vertikalen Sonde Kartenprodukte, jeweils für die einmalige Anwendung.

- 20 + Sonden
- Flach oder Spitz Tipp-Shapes
- Vielzahl von Build-Optionen

-Hohe Dichte

-Mehrere sterben

-Matrix-Array

- Anwendungen

-Flip-Chip Bump

-Memory

-Mikroprozessor

-Logic

Das Trio hat auch die Möglichkeit der Nutzung einer Vielzahl von Space Transformator (ST)-Verbindungen. Verfügbaren Speicherplatz-

Transformatoren sind mehrschichtig organische/Multi-Schicht Keramik (MLO/MLC), Wired, Direct Attach und unsere neueste ST Innovation, die Modular Space-TransformerTM, ein All-Inclusive Interconnect und Schütz in einem kompakten Gerät. Es kann interne Komponenten, hat ausgezeichnete elektrischen Leistung und Design flexibel - alle mit einem niedrigeren Gesamtbetriebskosten Sonde Karte erstellen.

Kontaktieren Sie Ihre SV TCL (Facebook-Seite) Vertretung, damit wir Ihnen das richtige Trio-Produkt für Ihre vertikalen Testanforderungen zu finden helfen können.